

東芝フォトカプラ 赤外 LED + フォトトランジスタ

TLP284-4

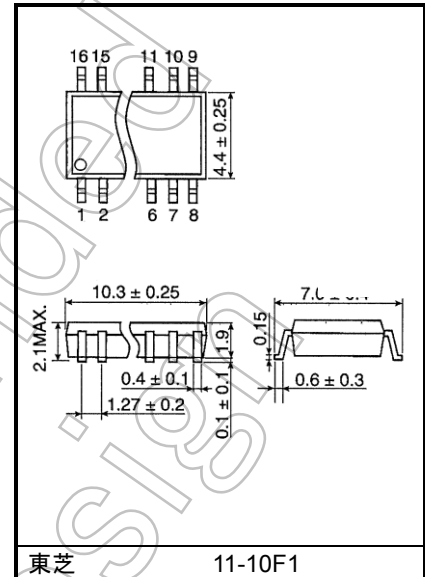
単位: mm

- プログラマブルコントローラ
- AC/DC インพุットモジュール
- ハイブリッド IC

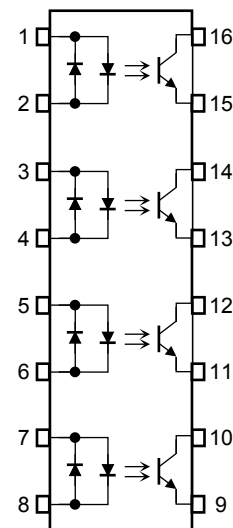
TLP284-4 は、フォトトランジスタと赤外発光ダイオードを光結合させた超小型フラットパッケージの高耐ノイズ、高絶縁型のフォトカプラです。

TLP284-4 は高い絶縁耐圧(3750 Vrms)と広い動作温度範囲($T_a = -55 \sim 110^\circ\text{C}$)に対応していますので、プログラマブルコントローラやハイブリッド IC 等、高密度の基板実装が要求される応用に適しています。

- コレクタ・エミッタ間電圧 : 80 V (最小)
- 変換効率 : 50% (最小)
- GB ランク品 : 100% (最小)
- 絶縁耐圧 : 3750 Vrms (最小)
- 動作温度範囲 : $-55 \sim 110^\circ\text{C}$
- UL 認定品 : UL 1577, ファイル No.E67349
- cUL 認定品 : CSA Component Acceptance Service No.5A
ファイル No.E67349
- VDE 認定品 : EN 60747-5-5 (注 1)



ピン接続図 (top view)



1,3,5,7 : アノード、カソード
 2,4,6,8 : カソード、アノード
 9,11,13,15 : エミッタ
 10,12,14,16 : コレクタ

注 1: VDE 認定品を採用する場合は“オプション (V4) 品”とご指定ください。

構造パラメータ

沿面距離 : 5.0 mm (最小)
 空間距離 : 5.0 mm (最小)
 絶縁物厚 : 0.4 mm (最小)

製品量産開始時期
 2009-02

変換効率

型名	分類名称 (注 1)	変換効率 (%) (IC/IF)		製品表示記号
		IF = 5 mA, VCE = 5 V, Ta = 25°C		
		最小	最大	
TLP284-4	無	50	600	無印, GB
	GB ランク品	100	600	GB

注 1: 製品形名を指定する場合、形名と分類名称を組み合わせてください。

製品適用例: TLP284-4 (GB)

注: 安全規格認定のための形名申請は標準製品形名を使用してください。

(適用例) TLP284-4 (GB): TLP284-4

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目		記号	定格	単位
発 光 側	直 流 順 電 流	$I_F(\text{RMS})$	± 50	mA
	直 流 順 電 流 低 減 率 ($T_a \geq 50^\circ\text{C}$)	$\Delta I_F/^\circ\text{C}$	-0.67	mA/ $^\circ\text{C}$
	パ ル ス 順 電 流 (注 1)	I_{FP}	± 1	A
	L E D 許 容 損 失 (1 回路)	P_D	70	mW
	P D 低 減 率 ($T_a \geq 50^\circ\text{C}$) (1 回路)	$\Delta P_D/^\circ\text{C}$	-0.93	mW/ $^\circ\text{C}$
	接 合 部 温 度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
受 光 側	コ レ ク タ ・ エ ミ ッ タ 間 電 圧	V_{CEO}	80	V
	エ ミ ッ タ ・ コ レ ク タ 間 電 圧	V_{ECO}	7	V
	コ レ ク タ 電 流	I_C	50	mA
	コ レ ク タ 損 失 (1 回路)	P_C	100	mW
	コ レ ク タ 損 失 低 減 率 ($T_a \geq 25^\circ\text{C}$) (1 回路)	$\Delta P_C/^\circ\text{C}$	-1.0	mW/ $^\circ\text{C}$
	接 合 部 温 度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
動 作 温 度		T_{opr}	-55~110	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度		T_{stg}	-55~125	$^\circ\text{C}$
は ん だ 付 け 温 度 (10 s)		T_{sol}	260	$^\circ\text{C}$
許 容 損 失 (1 回路)		P_T	170	mW
許 容 損 失 低 減 率 ($T_a \geq 25^\circ\text{C}$) (1 回路)		$\Delta P_T/^\circ\text{C}$	-1.7	mW/ $^\circ\text{C}$
絶 縁 耐 圧 (注 2)		BV_S	3750	Vrms

注: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 1: パルス幅 100 μs 以下、周波数 100 Hz

注 2: AC, 60 s, R.H. $\leq 60\%$

LED 側ピン、受光側ピンをそれぞれ一括し、電圧を印加する。

電氣的特性 (Ta = 25°C)

項目		記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
発 光 側	順電圧	V _F	I _F = ±10 mA	1.0	1.15	1.3	V
	端子間容量	C _T	V = 0 V, f = 1 MHz	—	60	—	pF
受 光 側	コレクタ・エミッタ間降伏電圧	V _{(BR)CEO}	I _C = 0.5 mA	80	—	—	V
	エミッタ・コレクタ間降伏電圧	V _{(BR)ECO}	I _E = 0.1 mA	7	—	—	V
	暗電流 (注2)	I _{CEO}	V _{CE} = 48 V, 照度 (100 lx) (注1)	—	0.01 (2)	0.1 (10)	μA
			V _{CE} = 48 V, Ta = 85°C 照度 (100 lx) (注1)	—	2 (4)	50 (50)	μA
	端子間容量	C _{CE}	V = 0 V, f = 1 MHz	—	10	—	pF

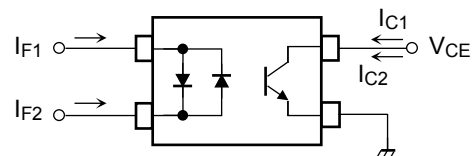
注1: 標準電球を用いて捺印面に照射

注2: 本製品は構造上、外部からの光によってリーク電流が増加することがあります。
ご使用に際しては、外部からの光に十分ご注意ください。

結合特性 (Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
変換効率	I _C /I _F	I _F = ±5 mA, V _{CE} = 5 V GBランク品	50	—	600	%
			100	—	600	
変換効率 (飽和)	I _C /I _{F(sat)}	I _F = ±1 mA, V _{CE} = 0.4 V GBランク品	—	60	—	%
			30	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	V _{CE(sat)}	I _C = 2.4 mA, I _F = ±8 mA	—	—	0.4	V
		I _C = 0.2 mA, I _F = ±1 mA GBランク品	—	0.2	—	
			—	—	0.4	
コレクタオフ電流	I _{C(off)}	V _F = ±0.7 V, V _{CE} = 48 V	—	—	10	μA
コレクタ電流比	I _{C(ratio)}	I _C (I _F = -5 mA) / I _C (I _F = 5 mA) (注1)	0.33	—	3	—

注1: $I_{C(ratio)} = \frac{I_{C2}(I_F = I_{F2}, V_{CE} = 5V)}{I_{C1}(I_F = I_{F1}, V_{CE} = 5V)}$



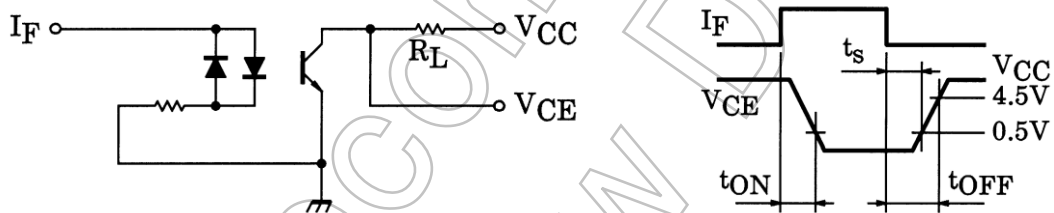
絶縁特性 (Ta = 25°C)

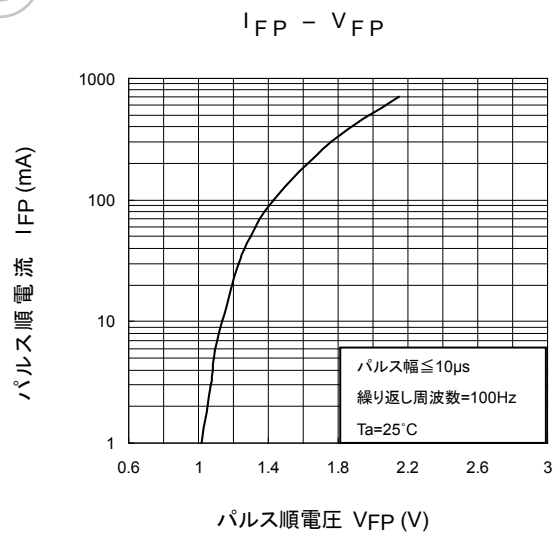
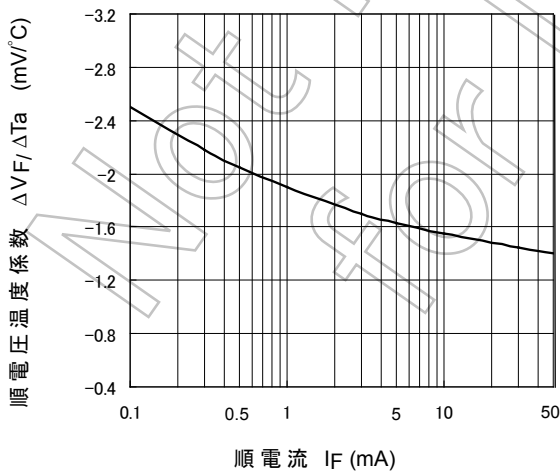
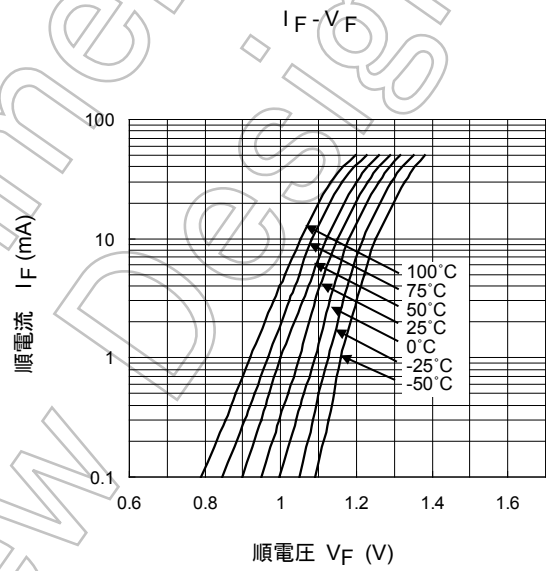
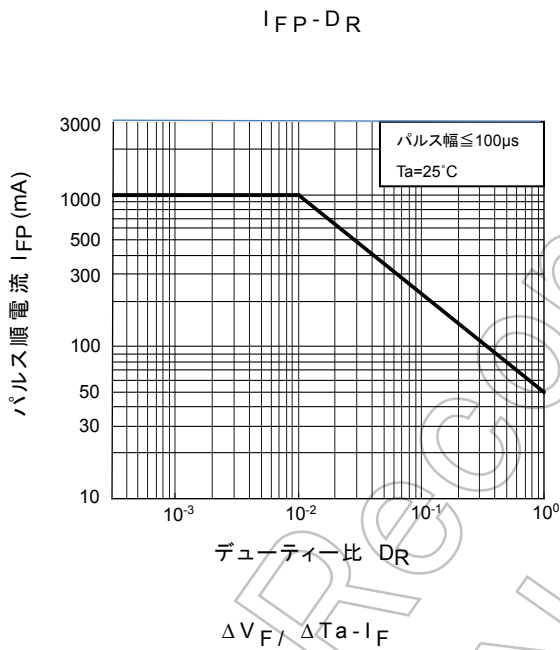
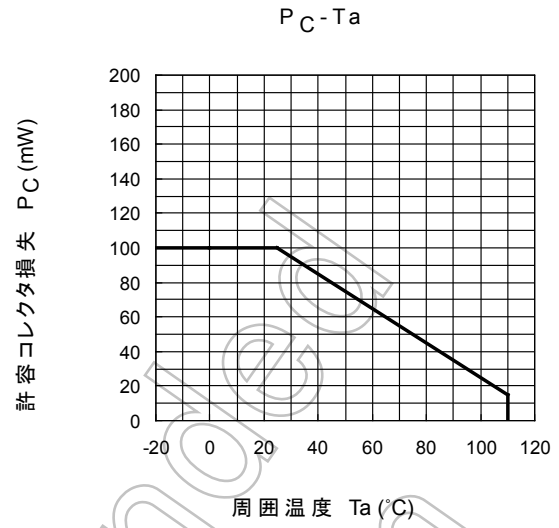
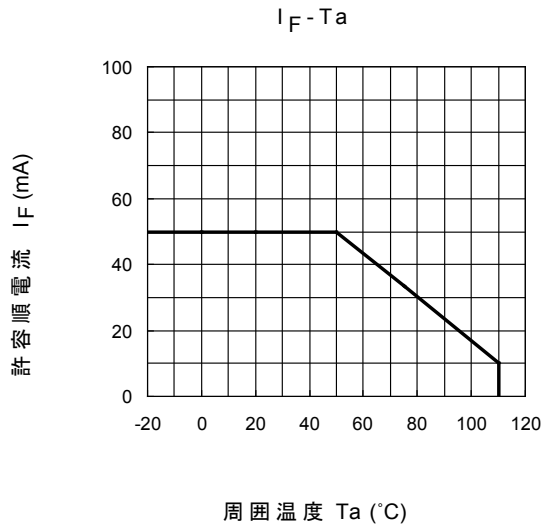
項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
入出力間浮遊容量	C _S	V _S = 0 V, f = 1 MHz	—	0.8	—	pF
絶縁抵抗	R _S	V _S = 500 V, R.H. ≤ 60 %	1×10 ¹²	10 ¹⁴	—	Ω
絶縁耐圧	BV _S	AC, 60 s	3750	—	—	Vrms

スイッチング特性 (Ta = 25°C)

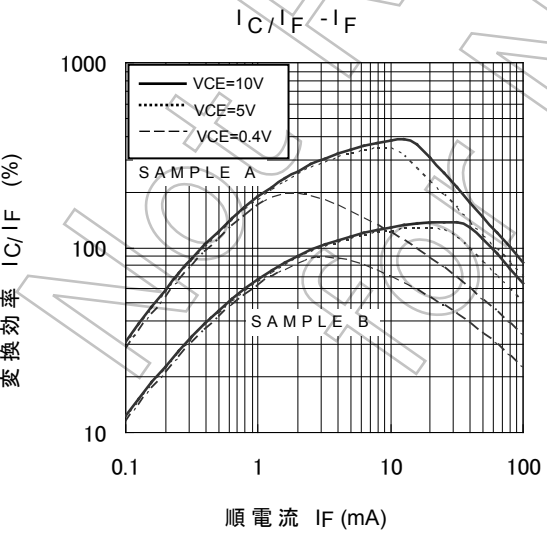
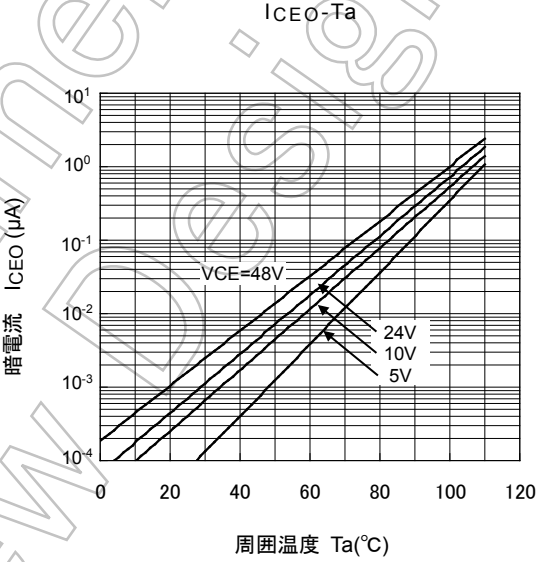
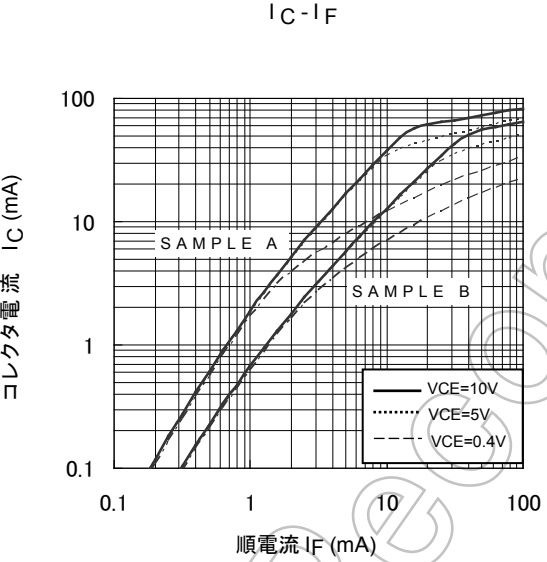
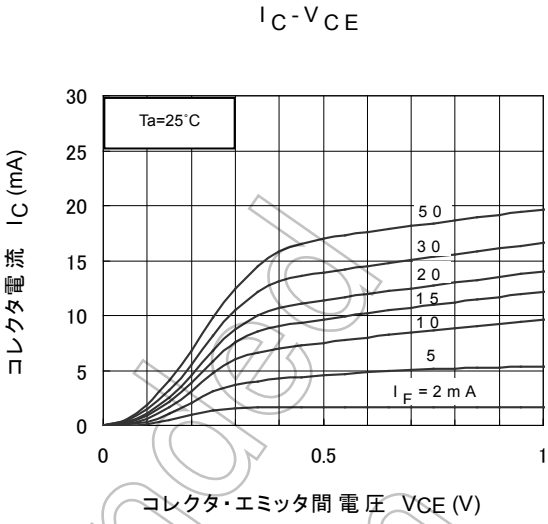
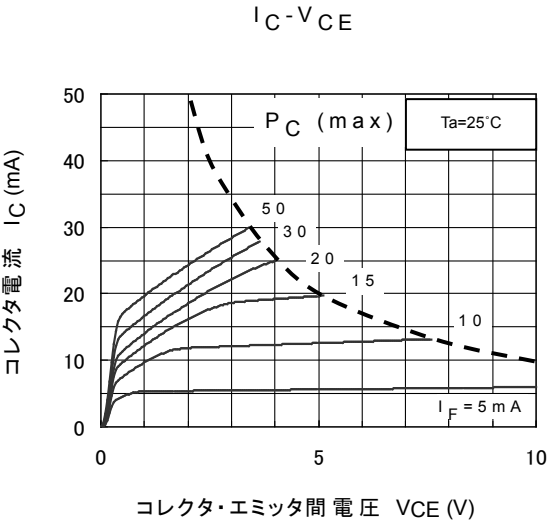
項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
立ち上がり時間	t _r	V _{CC} = 10 V, I _C = 2 mA R _L = 100 Ω	—	2	—	μs
立ち下がり時間	t _f		—	3	—	
ターンオン時間	t _{on}		—	3	—	
ターンオフ時間	t _{off}		—	3	—	
ターンオン時間	t _{ON}	R _L = 1.9 kΩ V _{CC} = 5 V, I _F = ±16 mA (図 1)	—	2	—	μs
蓄積時間	t _s		—	25	—	
ターンオフ時間	t _{OFF}		—	40	—	

図 1: スwitchング時間測定回路

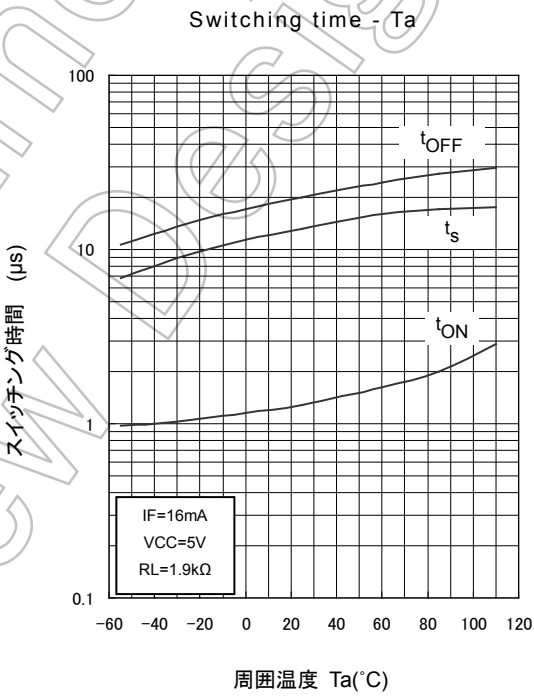
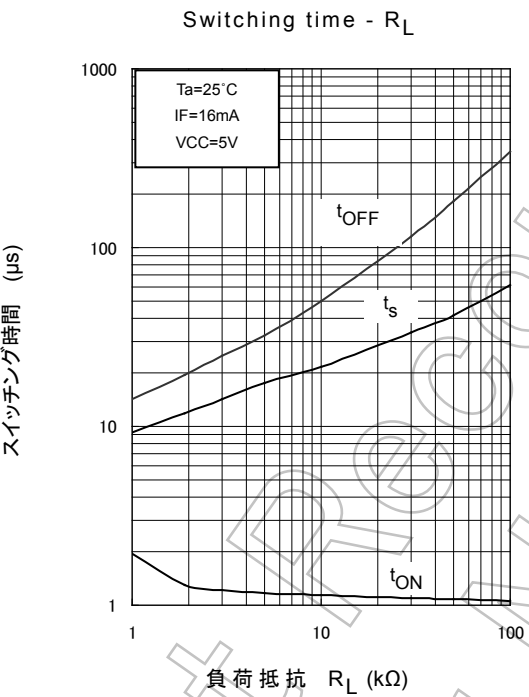
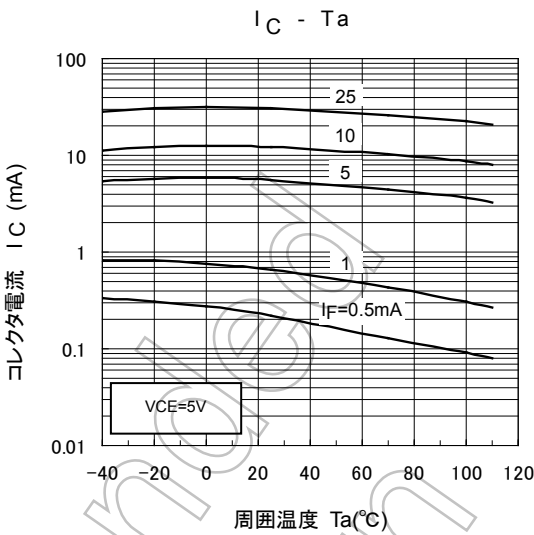
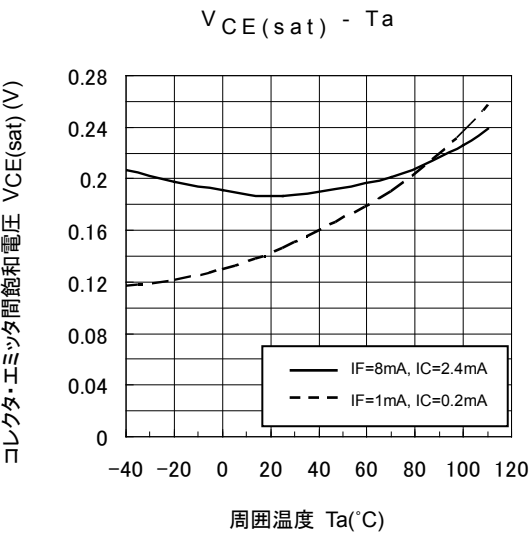




注: 特性図の値は, 特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。



注: 特性図の値は、特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。



注: 特性図の値は、特に指定のない限り保証値ではなく参考値です。

実装・保管条件

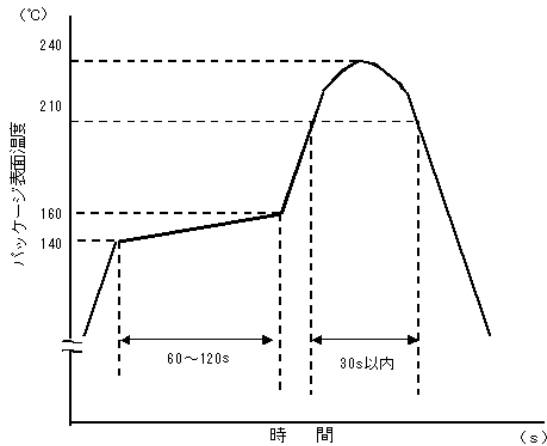
(1) 実装条件

・ はんだ付け実装

はんだ付けははんだごて法、リフロー法ともに、次の条件でできる限り本体の温度上昇を防いでください。

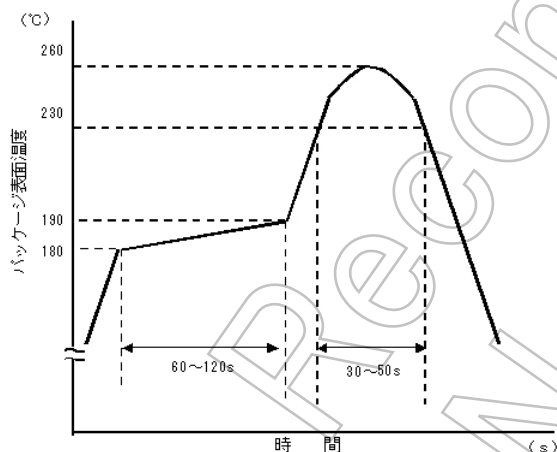
1) リフローの場合

・ 共晶はんだ使用時の温度プロフィール例



本プロフィールはデバイス耐熱保証の最大値にて記載しています。プレヒート温度/加熱温度は、左記のプロファイル以内で、使用するはんだペーストの種類等に合わせた最適温度に設定してください。

・ 鉛フリーはんだ使用時の温度プロフィール例



本プロフィールはデバイス耐熱保証の最大値にて記載しています。プレヒート温度/加熱温度は、左記のプロファイル以内で、使用するはんだペーストの種類等に合わせた最適温度に設定してください。

2) はんだフローの場合(共晶はんだ、鉛フリーはんだ共通)

- ・ プリヒートは、150°Cで60~120秒で実施して下さい。
- ・ 260°C以下、10秒以内でお願いします。
- ・ フロー回数は1回までです。

3) はんだコテによる場合

- ・ 260°C以下、10秒以内もしくは350°C、3秒以内で実施して下さい。
- ・ はんだコテによる加熱は1端子1回までです。

(2) 保管条件

- 1) 水漏れの可能性のある場所や直射日光の当たる場所では保管しないでください。
- 2) 運搬や保管時は包装箱への注意表示に従ってください。
- 3) 保管場所の温度と湿度は、5～35℃、45～75%を目安としてください。
- 4) 有害ガス(特に腐食性ガス)の発生する場所や塵埃の多い所では、保管しないでください。
- 5) 温度変化の少ない場所に保管してください。保管時の急激な温度変化は結露が生じ、リードの酸化、腐食などが発生し、
はんだ濡れ性が悪くなります。
- 6) デバイスを包装から取り出した後、再び保管する場合は帯電防止処理された収納容器を使用してください。
- 7) 保管時はデバイスに直接荷重を掛けないでください。
- 8) 上記形態で保管された場合でも長時間(2年以上)経過した場合には、使用前にはんだ付け性の確認をする事を推奨します。

Not Recommended for New Design

SOP16 タイプミニフラットケーブル (TP) エンボステープ包装仕様

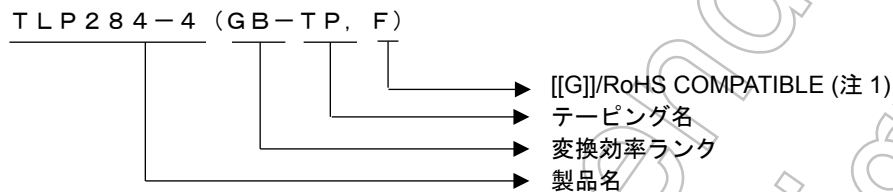
1. 適用パッケージ

パッケージ名称	製品
SOP16	ミニフラットケーブル

2. 製品名称呼称方法

単体形名の後に記号を付けて、出荷形態の区分をしています。区分方法は、次のとおりです。

(表示例)



注 1: 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問い合わせください。
RoHS 指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する 2011 年 6 月 8 日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU 指令 2011/65/EU)」のことです。

3. テーピング仕様

3.1 テーピング方向

キャリアテープ凹み角穴内の製品の向きは、図 2 に示すとおりです。

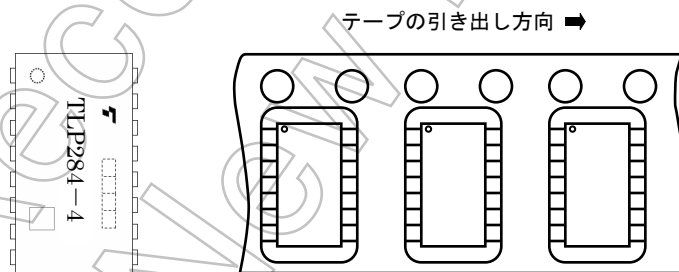


図 2 凹み角穴内の製品の向き

3.2 包装数量：1 リール当たり 2500 個

3.3 製品封入不良率：表 1 に示します。

表 1 製品封入規格

項目	規格	備考
連続した製品抜け	0 個	リーダ、トレイラ部を除いたテープの任意の 40mm 内
非連続の製品抜け	最大 6 個 (1 リール当たり)	リーダ、トレイラ部は除く

3.4 リーダ部および空部

テープの巻き始めには空凹み角穴を 50 ヶ所以上付け、巻き終わりには空凹み角穴を 50 ヶ所以上とカバーテープを 2 周分付けます。

3.5 テーピング寸法

- (1) テープ材質: プラスチック (静電防止仕様)
(2) 寸法: 図 3 および表 2 に示します。

單位:mm

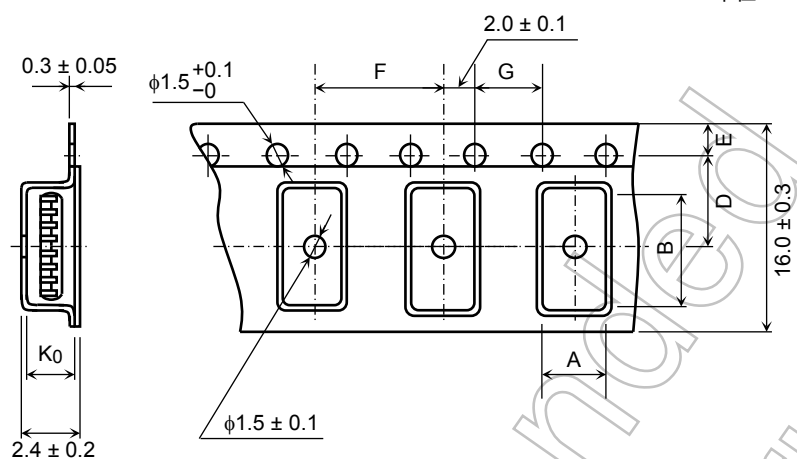


図3 テーピング形状

表 2 テーピング寸法

单位: mm
公差: ± 0.1

記号	寸法	備考
A	7.5	—
B	10.5	—
D	7.5	凹み角穴と送り丸穴の中心線
E	1.75	テーブ端と穴中心との距離
F	12.0	累積誤差 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$ /10 ピッチ
G	4.0	累積誤差 $\begin{smallmatrix} +0.1 \\ -0.3 \end{smallmatrix}$ /10 ピッチ
K ₀	2.2	内部空間

3.6 リール

- (1) 材質: プラスチック
 (2) 寸法: 図 4 および表 3 に示します。

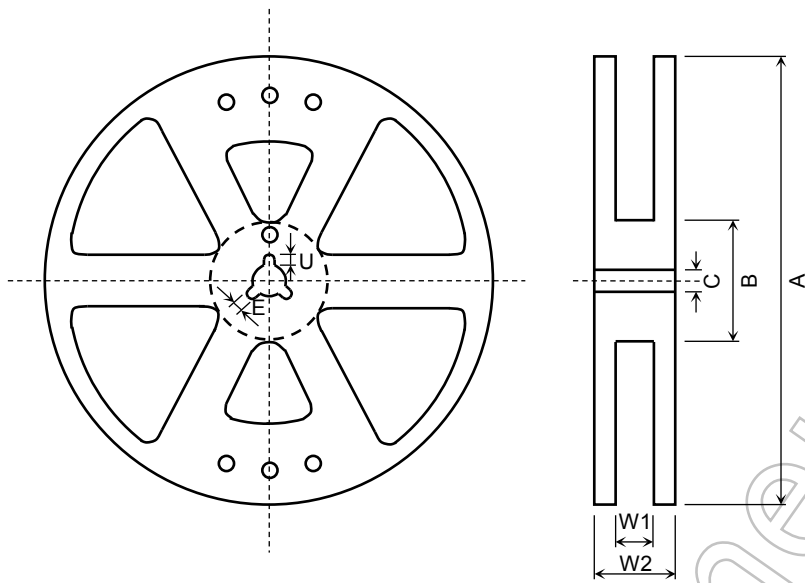


図 3 リール形状

表 3 リール寸法

単位: mm

記号	寸法
A	$\Phi 330 \pm 2$
B	$\Phi 80 \pm 1$
C	$\Phi 13 \pm 0.5$
E	2.0 ± 0.5
U	4.0 ± 0.5
W1	17.5 ± 0.5
W2	21.5 ± 1.0

4. 梱包

ダンボール箱に梱包します。

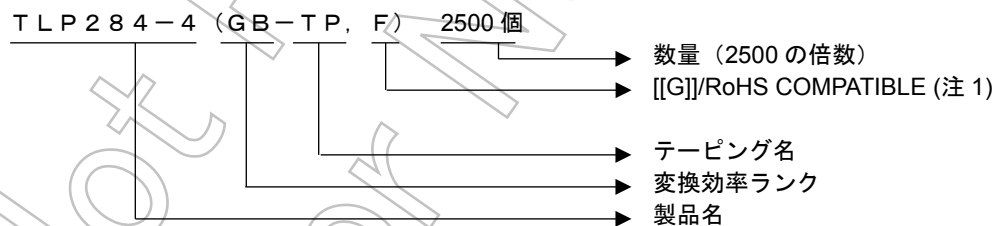
5. 包装表示

リールおよび箱に、形名・規格区分記号・数量・ロット記号・当社名を表示します。

6. ご注文に際してのお願い

形名・変換効率ランク・テーピング名・数量（2500の倍数）を、次の要領でご指定ください。

(例)



注 1: 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問い合わせください。

RoHS 指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する 2011 年 6 月 8 日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU 指令 2011/65/EU)」のことです。

EN 60747-5-5 オプション(V4)仕様

形名 : TLP284-4 (注 1)

適用品種 : EN 60747 の要求試験を適用した“オプション(V4)仕様”は次の商品名を付与します。

例 : TLP284-4(V4GB-TP,F) V4 : EN 60747 オプション指定
 GB : CTR ランク分類
 TP : 標準テーピング名
 F : [[G]]/RoHS COMPATIBLE (注 2)

注 1: 安全規格のセット申請に際しては標準形名をご使用ください。

例 : TLP284-4(V4GB-TP,F) → TLP284-4

注 2: 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問い合わせください。

RoHS 指令とは、「電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限 (RoHS) に関する 2011 年 6 月 8 日付けの欧州議会および欧州理事会の指令 (EU 指令 2011/65/EU)」のことです。

EN 60747 絶縁定格

項目	記号	定格値	単位
使用クラス 定格主電圧 $\leq 150V_{rms}$ に対し 定格主電圧 $\leq 300V_{rms}$ に対し		I-IV I-III	—
環境試験クラス		55 / 110 / 21	—
汚染度		2	—
最大許容動作絶縁電圧	V_{IORM}	707	Vpk
部分放電試験電圧、入力-出力間 $V_{pr}=1.6 \times V_{IORM}$, 型式および抜き取り試験 $t_p=10s$, 部分放電電荷 $<5pC$	V_{pr}	1131	Vpk
部分放電試験電圧、入力-出力間 $V_{pr}=1.875 \times V_{IORM}$, 全数試験 $t_p=1s$, 部分放電電荷 $<5pC$	V_{pr}	1325	Vpk
最大許容過電圧 (過度過電圧, $t_{pr}=60s$)	V_{TR}	6000	Vpk
安全最大定格 (故障時の最大許容値) 電流(入力電流 I_F , $P_{Si}=0$) 電力(出力あるいは全許容損失) 温度	I_{Si} P_{Si} T_{Si}	250 400 150	mA mW °C
絶縁抵抗、入力-出力間 $V_{IO} = 500V$, $T_a=T_{Si}$	R_{Si}	$\geq 10^9$	Ω

絶縁構造パラメータ

最小沿面距離	Cr	5.0mm
最小空間距離	Cl	5.0mm
最小絶縁物厚	ti	0.4mm
トラッキング指数	CTI	175

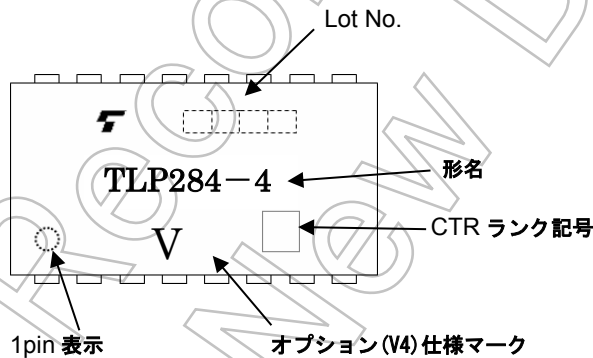
注: プリント基板に実装された場合には、沿面距離、空間距離はこの値以下になることがあります。
これが許容されない場合には適切な処置を講じる必要があります。

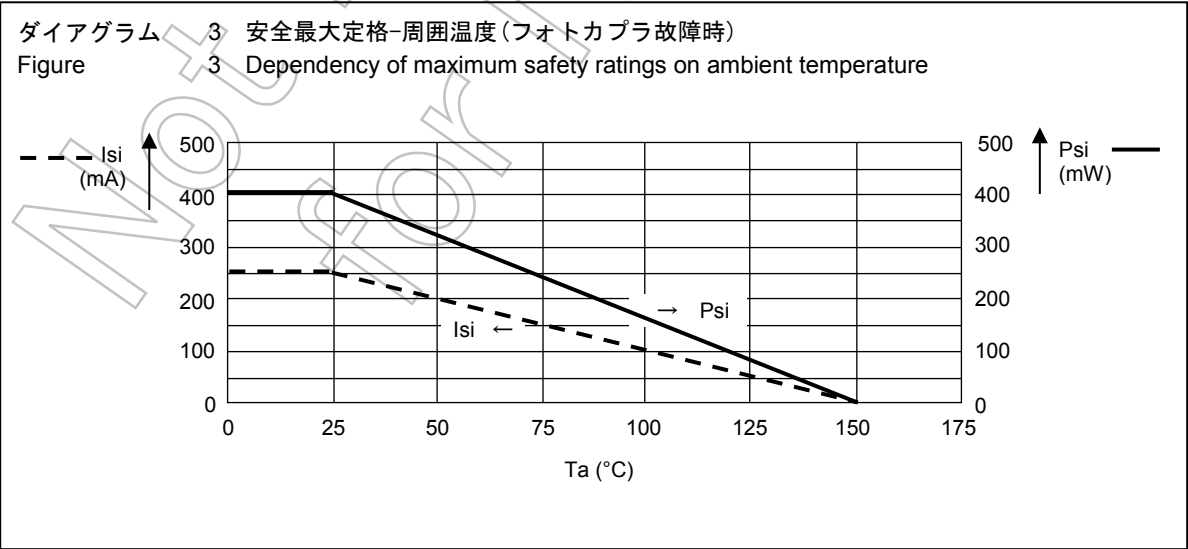
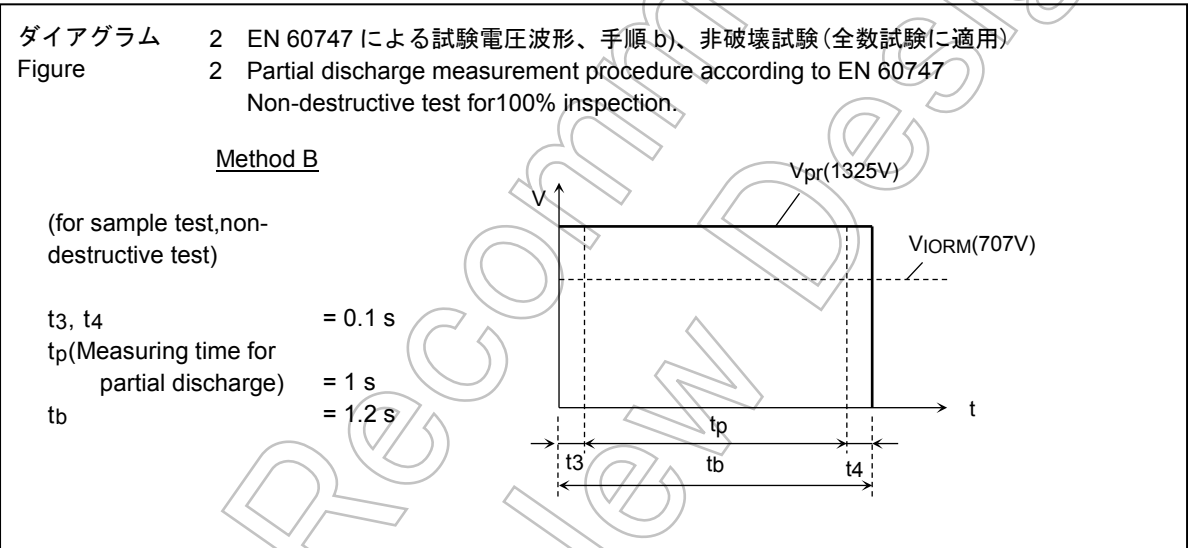
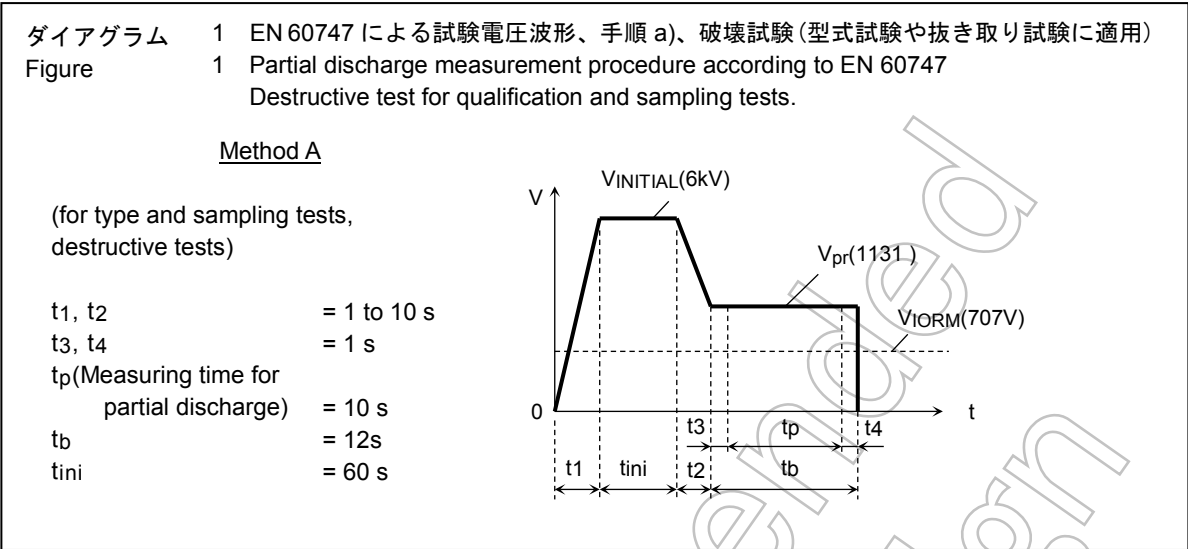
注: このフォトカブラは、安全最大定格の範囲内でのみ安全な電気絶縁に適用することができます。
必要に応じ保護回路を設け、安全最大定格が確実に維持されるよう処置を講じる必要があります。

製品表示 : V

包装表示 : 

製品表示例 :





製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品には GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉砕や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。